© 2009р. С.І. Яремій, В.Д. Федорів, І.П. Яремій, І.М. Фодчук*, Р.А. Заплітний*, В.П. Кладько**

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ *Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці **Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Київ

ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ ІОНАМИ Не⁺ НА ДЕФЕКТНУ СТРУКТУРУ МОНОКРИСТАЛІВ І́ІІ́

Використовуючи методи високороздільної Х-променевої дифрактометрії та узагальнену динамічну теорію розсіяння Х-променів досліджено кристалічну структуру монокристалів ІП до та після імплантації іонами He⁺. Проведені дослідження дали можливість встановити основні типи ростових дефектів у монокристалах ІП та радіаційних дефектів в імплантованому шарі, а також їхні розміри і концентрації.

The crystalline structure of singlerystalls GGG before and after implantation by He⁺ ions is investigated using the methods high resolution X-ray diffraction and the generalized dynamic theory of Xray scattering. Investigations realized enable to set the basic types of growth defects in singlerystalls GGG and radiation ones in implanted layer, and their sizes and concentrations too.

Монокристали ІТГ широко використовуються як підкладки для ферит-гранатових плівок, що знаходять своє застосування в НВЧ техніці, магнітооптиці, сенсорах магнітних полів, так і в якості матеріалу оптоелектронної техніки (люмінофор для світлодіодів) та при розробці твердотільних лазерів інфрачервоного та видимого діапазонів. Водночас вони є зручними модельними зразками із складним базисом для дослідження фізики процесів, що відбуваються в їх об'ємі та приповерхневому шарі.

Одним із перспективних методів впливу на приповерхневі шари монокристалів, з метою цілеспрямованого надання їм специфічних властивостей, є іонна імплантація. Зокрема, імплантація іонами He⁺ дозволяє суттєво збільшити товщину модифікованого шару, тим самим збільшити кількість дефектів, не приводячи при цьому до його аморфізації. Шляхом іонної імплантації в монокристалах ІТГ проводиться формування приповерхневого хвилеводного шару.

Структурні неоднорідності, зумовлені як ростовими так і радіаційно спричиненими дефектами в монокристалах ІТГ, та кінетика їх взаємодії мають визначальний вплив на експлуатаційні характеристики елементів пристроїв, які їх містять. Тому, є необхідність дослідження дефектної підсистеми вихідних та модифікованих монокристалів ІІІ.

Об'єкти та методи досліджень

Об'єктом дослідження вибрані пластини монокристалів Іїї (Gd₃Ga₅O₁₂) товщиною 0,49 мм, вирощені методом Чохральського в напрямку (111). Післяростова обробка пластин містила механічне шліфування, механічне, хімікомеханіч-не та хімічне полірування; поверхня відповідає 14 класу шорсткості.

Монокристали ГГГ імплантувалися іонами Не⁺ з енергією 100 кеВ. Імплантація проводилася в режимі, що виключає каналювання (під кутом ~7° від нормалі до поверхні плівки). З метою мінімізації ефекту самовідпалу, густина іонного струму під час імплантації не перевищувала 0,2 мкА/см².

Експресно та неруйнівним способом дослідити дефектну структуру реальних кристалів ІІІ, що містять різні за розмірами та концентраціями мікродефекти можна використовуючи методи Х-променевої дифрактометрії [1-3].

Вимірювання кривих дифракційного відбивання (КДВ) та контурів ізодифузних ліній від монокристалів Іїї здійснювалися на високороздільному X-променевому дифрактометрі "*X'Pert PRO MRD XL*" в CuK_{α1}-випромінюванні. КДВ від площин (444) та (888) при цьому було отримано методами $\omega/2\theta$ сканування з використанням трикристальної схеми, та методом ω сканування з використанням дво- та трикристальної схем [4].

Ростові дефекти в монокристалах ГГГ

На рис. 1. наведені двокристальні КДВ отримані в режимі ω-сканування та трикристальні КДВ отримані в режимі ω/2θ-сканування і ω-сканування з нерухомим аналізатором. Як видно з рисунків, всі КДВ є симетричними. Уширення кривих дифракційного відбивання, отриманих методом ω-сканування порівнно з ω/2θ-скануванням є незначним, що свідчить про монокристалічність пластин ITI.

Із карт двомірного розподілу інтенсивності в координатах ω і 2 θ (рис. 2.) видно, що значної дифузної компоненти розсіяння не спостерігається.



Рис. 1. Криві дифракційного відбивання від площин (444) (а), (888) (б); ■ – ω/20-трикристальна зйомка, о – ω-трикристальна зйомка, Δ – ω-двокристальна зйомка.





Рис. 2. Карта оберненого простору для монокристалу ГГГ поблизу вузла (444).

Проведений аналіз півширин КДВ вздовж та впоперек напрямку вектора дифракції показав, що характерне для дефектів II класу за Кривоглазом фізичне уширення дифрактометричних ліній практично відсутнє, і тому впливом даного класу дефектів на КДВ можна знехтувати. Виходячи з вище сказаного, в подальших дослідженнях будемо брати до уваги тільки дані про дифузне розсіяння на дефектах I класу.

Наявність дефектів у кристалічній гратці досліджуваних матеріалів приводить до необхідності їх врахування при моделюванні поширення X-променів у зразку.

В загальному випадку розсіяння X-променів відбувається на дефектах (дифузна складова) та на "квазіідеальній" частині монокристалу (когерентна складова). В залежності від методу зйомки відбувається врахування однієї чи обох складових розсіяних рентгенівських променів.

При моделюванні кривих гойдання отриманих на двокристальному спектрометрі з широко відкритим вікном детектора, КДВ розраховувалися як сума когерентної R_{coh} і дифузної R_{dif} компонент

$$R(\Delta \theta) = R_{coh}(\Delta \theta) + R_{diff}(\Delta \theta)$$

Зростання інтенсивності дифузного розсіяння при збільшенні концентрації та розмірів дефектів відповідним чином приводить до зміни інтенсивності когерентної складової. Когерентна та дифузна складові розраховувалася за узагальненою динамічною теорією розсіяння рентгенівських променів, згідно [5, 6].

Передбачалося, що в досліджуваному зразку можуть бути різні типи ростових дефектів. Однак, спроби наближення експериментальних КДВ теоретичною в припущені існування сферичних чи дископодібних кластерів не були успішними у зв'язку із суттєво іншою залежністю ходу "хвостів" для даних типів дефектів.

Найкраще наближення теоретичної КДВ до експериментальної спостерігається при введенні в розрахунки дислокаційних петель певних розмірів. Проте, при обчисленні теоретичних КДВ із врахуванням петель тільки малих розмірів спостерігалось добре наближення тільки на "хвостах" КДВ (далеко від головного брегівського піка). При врахуванні петель тільки великих розмірів відбувалося хороше наближення в області головного брегівського піка і значно гірше на "хвостах". Оптимальне наближення спостерігалось при наявності дислокаційних петель двох розмірів, таблиця 1.

Приклад наближення сумарної теоретичної КДВ з урахуванням апаратного уширення до експериментальної при зазначених в таблиці 1. розмірах та концентраціях дефектів наведено на рис. 3.

Таблиця 1. Концентрації і розміри дислокаційних петель

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	hkl	Розмір, Å	Концентрація, см ⁻³	Розмір, Å	Концентрація, см ⁻³	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$444 50 \qquad 1.10^{15} 6000 \qquad 1.2.10^{10}$					
10 ⁻¹ 10 ⁻¹ 10 ⁻² 10 ⁻³ 10 ⁻⁴ 10 ⁻⁴	888	54	1.10^{15}	5900	$1, 1.10^{10}$	
10 ⁻⁵ 2 -0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 ДӨ. град.	1 1, відн.од. 1 1 1 1	0^{-1} 0^{-2} 0^{-3} 0^{-4} 0^{-5} -0,15 -0	0,10 -0,05 0,00 Δθ. Γρα	10 ⁻¹ 10 ³ 10 ⁵ 10 ⁷ 10 ⁹ 3 10 ⁻¹ -0.1 -0.1	00 0.1 Δθ, град 1 1 1,10 0,15	

Рис. 3. Експериментальна (1) та теоретична з урахуванням апаратного уширення (2) КДВ від пластини монокристалу ГГГ (444). На вставці – когерентна (3) та дифузна (4) складові теоретичної КДВ.

Моделювання $\omega/2\theta$ -кривих дифракційного відбивання при визначених типах дефектів, та їх порівняння з відповідними експериментальними КДВ показало, що вони гарно співпадають як в області головних брегівських піків, так і на "хвостах".

Співпадання параметрів дефектів, отриманих при різних методах сканування та від різних рефлексів свідчить про адекватність вибраної моделі дефектної підсистеми та розмірів і концентрацій основних типів дефектів. Визначені параметри надалі використовувалися при моделюванні ідеальної частини ГБП монокристалу.

Радіаційні дефекти в монокристалах ІІГ імплантованих іонами Не⁺

Деформація гратки пластин монокристалів ПТ впливає, наприклад, на показник заломлення хвилеводного шару, і тому її аналіз є важливим для функціонування пристроїв. При цьому виникає ряд проблем. Так, якщо зміну відносної деформації з глибиною можна отримати із КДВ для симетричних (444) і (888) відбивань, то знаходження зміни міжплощинної відстані в площині пластини (визначає напружений стан шаруватої структури), через відсутність достатньої точності досить складно визначити навіть з асиметричних відбивань (наприклад (880)). Тому, для одержання необхідної інформації, виконуються детальні вимірювання карт оберненого простору (рис. 4) із зосередженням на можливих відхиленнях лінії SL (S – вузол оберненої ґратки підкладки, L – вузол деформованого шару) від лінії повної деформації [7]. У повністю напруженому стані ($\Delta a_{\parallel}/a=0$) точки оберненої гратки S і L з'єднані прямою лінією (лінією повної деформації), яка паралельна нормалі до поверхні.

Із карт оберненого простору імплантованих іонами He⁺ монокристалів III (рис. 4) видно, що розподіл інтенсивностей у площині пластин є дуже вузьким (близьким до теоретичної ширини), а згідно [7] це дає можливість досягнути точності $2 \cdot 10^{-5}$ у визначенні зміни міжплощинної відстані в площині пластини. Незважаючи на те, що величина міжплощинної відстані в перпендикулярному до площини пластини напрямі сильно змінюється по товщині імплантованого шару, міжплощинна відстань в площині імплантованого шару точно відповідає аналогічній величині у кристалічній матриці (рис. 4), що дає можливість зробити висновок про повні-



Рис. 4. Карти оберненого простору для імплантованих іонами He⁺ монокристалів І́ІІ́ поблизу вузла (880) з дозою опромінення $D=2\cdot10^{15}$ см⁻² (a), $D=6\cdot10^{15}$ см⁻² (б)



Рис. 5. Експериментальні КДВ, отримані від імплантованих іонами He⁺ монокристалів І́І́І́ з енергією 100 кеВ та дозами: $2 \cdot 10^{15}$ см⁻² (1), $6 \cdot 10^{15}$ см⁻² (2)

стю напружений стан нашої структури у площині пластини.

На КДВ, отриманих від імплантованих монокристалів ІІІ спостерігається інтенсивна додаткова осциляційна структура (рис. 5), яка узгоджується із картами оберненого простору.

При розрахунку теоретичних КДВ від іонноімплантованих монокристалів ПП допускалася наявність в порушеному шарі точкових дефектів і дислокаційних петель. Точкові дефекти в підкладці та порушеному шарі моделювалися сферичними кластерами розміром 10 Å. Зважаючи на те, що для іонно-імплантованих шарів характерний неоднорідний розподіл дефектів, приповерхневий шар розбивався на підшари, у кожному з яких вважалося, що деформація постійна, а дефекти розподілені однорідно. При цьому не враховуються зміщення атомів кожного підшару за рахунок радіаційних дефектів у інших підшарах.

В наших розрахунках амплітуда когерентної складової від ідеальної частини монокристалу обчислювалася за узагальненою динамічною теорією [5, 6], а від порушеного шару – за рівняннями Такагі для дискретно-шаруватої структури [8].

Дифузну складову порушеного шару, у випадку розсіяння тонким кристалом можна представити як суму дифузних компонент коефіцієнтів відбиття підкладки R_{diff}^{S} та порушеного шару R_{diff}^{L} :

$$R_{diff} \left(\Delta \theta \right) = R_{diff}^{S} \left(\Delta \theta \right) + R_{diff}^{L} \left(\Delta \theta \right).$$

При обчисленні R_{diff}^{S} враховувалося поглинання рентгенівських променів в порушеному шарі згідно [9].

Профіль відносної деформації задавався у вигляді суми асиметричної та спадної гаусіан [10], перша з яких описує відносну деформацію за рахунок радіаційних дефектів, що виникли внаслідок ядерних енергетичних втрат, а друга – за рахунок електронних енергетичних втрат:

$$D = \begin{cases} D_{\max}^{\mathcal{A}} \exp[-(h - R_p^{\mathcal{A}})^2 / \sigma_1^{\mathcal{A}2}], & \text{якщо } h < R_p^{\mathcal{A}} \\ D_{\max}^{\mathcal{A}} \exp[-(h - R_p^{\mathcal{A}})^2 / \sigma_2^{\mathcal{A}2}], & \text{якщо } h \ge R_p^{\mathcal{A}} \\ + D_{\max}^{E} \exp[-(h - R_p^{E})^2 / \sigma^{E2}] \end{cases}$$
(1)

 $D = \Delta d / d$, h – відстань, яка відраховується від поверхні в глибину кристалу, $R_P^{\mathcal{A}}$ – точка зшивки асиметричної гаусіани, $\sigma_1^{\mathcal{A}}$, $\sigma_2^{\mathcal{A}}$ і σ^E – параметри гаусіан, які характеризують їх ширину на піввисоті. Верхні індекси \mathcal{A} і E означають, що вказані параметри характеризують складові профілю, пов'язані з ядерними та електронними енергетичними втратами відповідно.



Рис. 6. Профілі відносної деформації в приповерхневому шарі І́ІІ, імплантованому іонами He^+ з енергією 100 кеВ і дозами: 2·10¹⁵ см⁻² (1), 6·10¹⁵ см⁻² (2)



Рис. 7. Експериментальна (1) та теоретична з урахуванням апаратного уширення (2) КДВ від імплантованої іонами He⁺ з дозою $2 \cdot 10^{15}$ см⁻² пластини монокристалу ІТІ (444). На вставці – когерентна (3), дифузна від підкладки (4) та порушеного шару (5) складові теоретичної КДВ, і їх сума (6)

Використовуючи функцію (1) для задання профілю відносної деформації, та цілеспрямовано змінюючи її параметри за допомогою спеціально складеної програми [11], обчислювалися профілі відносної деформації, які для доз 2·10¹⁵, 6·10¹⁵ см⁻² представлені на рис. 6. Як бачимо, вони є однотипними, а товщина порушеного шару практично незмінною ~ 6000 Å.

При розрахунку теоретичних КДВ розподіл концентрації n(z) і радіуса дислокаційних петель R(z) в порушеному шарі задавалися пропопрофілю відносної рційними деформації Δd (z), тому при автоматичній підгонці теоретичних КДВ до експериментальних цілеспрямованої зміни зазнавали параметри n_{max} та R_{max} – максимальні значення концентрації та радіуса петель (значення концентрації та радіуса в максимально деформованому підшарі). Розрахунки показали, що в іонно імплантованому шарі наявні дислокаційні петлі з максимальним розміром в межах від 150 до 340 Å у межах концентрацій від 2,5·10¹⁴ до 4·10¹⁵ см⁻².

Приклад теоретичних та експериментальної КДВ для дози $2 \cdot 10^{15}$ см⁻² приведений на рис. 7. Як видно з рисунка, при вказаних розрахунках визначальним є форма фону за останньою осциляцією на "хвості" КДВ.

Висновки

Комплексне Х-променеве дифрактометричне дослідження монокристалів ГП з використанням дво- та трикристальної дифрактометрії показало, що в даних монокристалах ПТ наявні в основному дефекти I класу по Кривоглазу. При цьому, основним типом ростових дефектів є дислокаційні петлі двох розмірів: малі ~50 Å $(n = 1.10^{15} \text{ см}^{-2})$ та великі ~6000 Å $(n = 1, 1.10^{10})$ см-2). Незважаючи на великі значення відносної деформації у перпендикулярному до площини пластини напрямі (до 3%), стан у площині пластин іонно-імплантованих монокристалів ПТ є повністю напруженим. Основними типами радіаційних дефектів, які утворюються в приповерхневих шарах монокристалів ПП при імплантації іонами Не+ є точкові дефекти та петлі з розмірами ~150-340 Å.

Робота виконана за підтримки CRDF/USAID (UKX 2-9200-IF-08) та МОН України (М/130-2009).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах. – Киев: Наук. думка, 1983.
- Молодкин В.Б., Низкова А.И., Шпак А.П., Мачулин В.Ф., Кладько В.П., Прокопенко И.В., Кютт Р.Н., Кисловский Е.Н., Олиховский С.И., Фодчук И.М., Дышеков А.А., Хапачев Ю.П. Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов. – Киев: Академпериодика, 2005.
- Golovin A.L., Imamov R.M., Kondrashkina E.A. Potentialities of New X-Ray Diffraction Methods in Structural Studies of Ion-Implanted Silicon Layers // Phys. status solidi A. – 1985. – 88. - P. 505-514.
- Молодкін В.Б., Кладько В.П., Оліховський С.Й., Кисловський Є.М., Владімірова Т.П., Кочелаб Є.В., Середенко Р.Ф., Слободян М.В., Решетник О.В. Дифракційна характеризація мікродефектної структури ізохронно відпалених кристалів кремнію // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – **31**, № 9. – С. 1205-1222.
- Molodkin V.B., Olikhovskii S.I., Kislovskii E.N., Len E.G., Pervak E.V. Bragg diffraction of X-rays by single crystals with large microdefects. I. Generalized dynamical theory // Phys. Stat. solidi. B. – 2001. – 227, No.2. – P. 429-447.
- Olikhovskii S.I., Molodkin V.B., Kislovskii E.N., Len E.G., Pervak E.V. Bragg diffraction of X-rays by single crystals with large microdefects. II. Dynamical diffuse scattering amplitude and intensity // Phys. Stat. solidi. B. – 2002. – 231, No/1. – P. 199-212.
- Сфанов О.М., Кладько В.П., Мачулін В.Ф., Молодкін В.Б. Динамічна дифракція Х-променів у багатошарових структурах. – Київ: Наукова думка, 2008.
- Ковальчук М.В., Кон В.Г., Лобанович Э.Ф. Измерение малых деформаций в тонких эпитаксиальных пленках кремния методом фотоэлектронной эмиссии, возбужденной стоячей рентгеновской волной // ФТТ. 1985. 27, № 11. С. 3379-3387.
- Олиховский С.И., Молодкин В.Б., Кисловский Е.Н., Лень Е.Г., Владимирова Т.П., Скакунова Е.С., Остафийчук Б.К. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей в ионно-имплантированных кристаллах // Металлофизика и новейшие технологии. – 2005. – 27, № 5. – С. 653-675.
- 10. Остафійчук Б.К, Федорів В.Д., Яремій С.І., Яремій І.П., Коцюбинський В.О., Бончик О.Ю. Механізми дефектоутворення при імплантації монокристалів ГГГ іонами В⁺ та He⁺ // Металлофизика и новейшие технологии. 2008. **30**, № 9. С. 1215-1227.

11. Яремій І.П., Кравець В.І., Пилипів В.М., Яремій С.І. Структурна діагностика приповерхневих шарів іонно-імплантованих монокристалів та плівок із структурою гранату // Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. – 2007. – Вип. III. – С. 59-65.